

R16606 アプリケーションエンジニア

イー・エス・アイ・ジャパン株式会社での募集です。 アプリケーションエンジニアの...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
イー・エス・アイ・ジャパン株式会社

Job ID
1622358

Industry
Machinery

Company Type
International Company

Job Type
Permanent Full-time

Location
Kanagawa Prefecture

Salary
7.5 million yen ~ 9 million yen

Work Hours
09:00 ~ 17:30

Holidays
【有給休暇】入社日付与：入社月に応じて付与日数変化 / 次年度は10日付与 【休日】完全週休二日制 土日祝、夏季休暇（3日）、年末...

Refreshed
November 12th, 2026 14:58

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2355598】
レーザードリル装置のアプリケーションエンジニア

ESIレーザードリル装置を用いたアプリケーション評価およびプロセス最適化を担当します。 レーザー加工プロセスの条件出し（DOE）、プロセスウィンドウの検証、顕微鏡・SEMによる品質評価、顧客デモおよび評価を通じて、顧客の製造課題解決を支援します。

主な職務内容
・レーザー加工プロセスの最適化
・次世代CO・・UVレーザー装置の導入支援
・顕微鏡・SEMを用いた加工品質評価
・顧客デモおよびアプリケーション評価支援
・国内外チーム（米国本社・営業・サービス）との技術連携

Required Skills

【必須】
・半導体、プリント基板、電子部品関連の「生産設備」に関する技術職経験者
・英語を用いたグローバル環境経験者
・大学卒以上工学部であれば尚可

【歓迎条件】
・レーザー加工プロセス経験者
・生産技術職経験者

・勤務環境
安全規定に基づき、必要に応じて保護具を着用して業務を行います。
業務上、評価設備や機材の取り扱いが発生します。
必要に応じて約10kg程度の重量物を持ちあげる作業を伴います。

Company Description

米国ESI（現在はMKS Inc.の傘下）の日本法人。ESIブランド製品の輸入・販売、据付、保守および技術サポートを提供。